



# 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年11月2日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社  
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長  
 四半期報告書提出予定日 平成22年11月10日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

上場取引所 東

(氏名) 竹中 博司  
 (氏名) 小俣 良二  
 TEL 03-5561-7000  
 配当支払開始予定日 平成22年12月1日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高     |       | 営業利益    |   | 経常利益    |   | 四半期純利益  |   |
|-------------|---------|-------|---------|---|---------|---|---------|---|
|             | 百万円     | %     | 百万円     | % | 百万円     | % | 百万円     | % |
| 23年3月期第2四半期 | 318,400 | 106.9 | 42,342  | — | 45,107  | — | 33,454  | — |
| 22年3月期第2四半期 | 153,891 | △48.9 | △21,620 | — | △19,212 | — | △16,161 | — |

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 23年3月期第2四半期 | 186.88      | 186.54             |
| 22年3月期第2四半期 | △90.30      | —                  |

### (2) 連結財政状態

|             | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|
|             | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭      |
| 23年3月期第2四半期 | 752,576 | 550,607 | 71.6   | 3,010.12 |
| 22年3月期      | 696,351 | 523,369 | 73.5   | 2,859.37 |

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 538,972百万円 22年3月期 511,818百万円

## 2. 配当の状況

|                | 年間配当金  |        |        |       |        |
|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計     |
|                | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭    |
| 22年3月期         | —      | 4.00   | —      | 8.00  | 12.00  |
| 23年3月期         | —      | 38.00  | —      | —     | —      |
| 23年3月期<br>(予想) | —      | —      | —      | 64.00 | 102.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 有

## 3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高     |      | 営業利益   |   | 経常利益   |   | 当期純利益  |   | 1株当たり当期純利益 |
|----|---------|------|--------|---|--------|---|--------|---|------------|
|    | 百万円     | %    | 百万円    | % | 百万円    | % | 百万円    | % | 円 銭        |
| 通期 | 675,000 | 61.2 | 92,000 | — | 95,000 | — | 66,000 | — | 368.60     |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、【添付資料】5ページ「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

新規 一社（社名 ）、除外 一社（社名 ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

|                     |          |              |          |              |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 23年3月期2Q | 180,610,911株 | 22年3月期   | 180,610,911株 |
| ② 期末自己株式数           | 23年3月期2Q | 1,557,184株   | 22年3月期   | 1,614,225株   |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 23年3月期2Q | 179,018,068株 | 22年3月期2Q | 178,979,828株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】4ページ「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

**【添付資料】**

## [目次]

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報      | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報         | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報         | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報         | 4  |
| 2. その他の情報                   | 5  |
| (1) 重要な子会社の異動の概要            | 5  |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要     | 5  |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  | 5  |
| 3. 四半期連結財務諸表                | 6  |
| (1) 四半期連結貸借対照表              | 6  |
| (2) 四半期連結損益計算書(第2四半期連結累計期間) | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書       | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記           | 10 |
| (5) セグメント情報                 | 10 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記  | 10 |
| 4. 補足情報                     | 11 |
| (1) 生産、受注及び販売の状況            | 11 |

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成22年4月～9月の6ヶ月間)の世界経済は、欧米景気の停滞懸念などもあり、期後半にかけては先行き不透明感を示しましたが、中国・インドを中心とした新興国の内需拡大により堅調でした。また日本経済は、円高による影響や雇用環境に引き続き厳しさが残るものの、設備投資が下げ止まり、輸出が上向くなど、緩やかな回復傾向を示しました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、ここに来て在庫水準上昇などの若干の調整局面も見受けられますが、パソコン需要の継続的な拡大に加え、薄型テレビなどのデジタル家電、スマートフォン(高機能携帯電話)市場が全般的に好調に推移し、これらの基幹部品である半導体・FPD関連市場は順調でした。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の連結業績は、前期下半期に引き続き業績回復となり売上高3,184億円(前年同期比106.9%増)、営業利益423億4千2百万円(前年同期は216億2千万円の営業損失)、経常利益451億7百万円(前年同期は192億1千2百万円の経常損失)、また、四半期純利益は334億5千4百万円(前年同期は161億6千1百万円の四半期純損失)となりました。

また、当第2四半期連結会計期間(平成22年7月～9月の3ヶ月間)の連結業績は、売上高1,735億1千万円(前年同期比104.2%増)、営業利益240億2千万円(前年同期は72億3千2百万円の営業損失)、経常利益260億4千3百万円(前年同期は51億9千1百万円の経常損失)、四半期純利益は187億2千6百万円(前年同期は51億2千5百万円の四半期純損失)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

#### ① 半導体製造装置

世界経済の回復を背景に、スマートフォンやタブレットPCなど半導体を搭載するアプリケーションが新興国においても市場拡大し、半導体需要が増加しました。加えて、微細化投資も加速されたことを受け、前工程の設備投資は前期に比べ大幅に増加しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,402億2千9百万円(前年同期比192.5%増)となりました。また、当第2四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は、1,370億6千3百万円(前年同期比165.1%増)と当第1四半期連結会計期間に比べ増加しました。

#### ② FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置

FPD製造装置を取り巻く環境につきましては、薄型テレビの底堅い需要等により堅調に推移するなか、パネルメーカーによる新規設備投資も中国を中心に継続しております。当社グループは、今後一層の拡大が予想される中国市場を鑑み、江蘇省昆山市に製造拠点を新設することを決定いたしました。また、太陽電池製造装置分野につきましては、現状は黎明期ではありますが、中長期的には大きなビジネス成長が期待されています。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、328億6千万円(前年同期比6.9%増)となりました。また、当第2四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は、125億5千3百万円(前年同期比16.2%増)となりました。

#### ③ 電子部品・情報通信機器

半導体及び電子デバイス分野では、医療機器やFA機器、半導体製造装置等の産業機器関連の需要が好調に推移し、アナログICやカスタムICの売上が伸びました。コンピュータシステム関連分野は、企業のIT投資に対する姿勢が引き続き慎重ななか、保守関連ビジネスが堅調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、450億7千5百万円(前年同期比10.5%増)となりました。また、当第2四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は、237億5千4百万円(前年同期比6.3%増)と当第1四半期連結会計期間に比べ増加しました。

#### ④ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億3千4百万円(前年同期比11.0%増)となりました。また、当第2四半期連結会計期間の外部顧客に対する売上高は、1億3千8百万円(前年同期比13.8%増)となりました。

※第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、各セグメントの外部顧客に対する売上高の前年同期との比較については、前第2四半期連結累計期間の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。

(ご参考) 【連結】

(単位:百万円)

|             | 当期      |         |             | 前期      |         |
|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|             | 第1四半期   | 第2四半期   | 第2四半期<br>累計 | 上半期     | 下半期     |
| 売上高         | 144,889 | 173,510 | 318,400     | 153,891 | 264,745 |
| 半導体製造装置     | 103,166 | 137,063 | 240,229     | 82,136  | 180,254 |
| 日本          | 18,404  | 28,547  | 46,952      | 15,745  | 28,429  |
| 米国          | 17,552  | 22,474  | 40,026      | 20,795  | 34,760  |
| 欧州          | 2,942   | 7,028   | 9,970       | 5,148   | 5,788   |
| 韓国          | 21,445  | 30,126  | 51,571      | 11,684  | 33,032  |
| 台湾          | 34,014  | 37,082  | 71,097      | 22,537  | 54,258  |
| 中国          | 4,649   | 5,195   | 9,844       | 2,589   | 5,026   |
| 東南アジア他      | 4,158   | 6,608   | 10,766      | 3,635   | 18,959  |
| FPD/PV製造装置  | 20,306  | 12,553  | 32,860      | 30,743  | 40,618  |
| 電子部品・情報通信機器 | 21,321  | 23,754  | 45,075      | 40,799  | 43,673  |
| その他         | 95      | 138     | 234         | 211     | 199     |
| 営業利益(△損失)   | 18,321  | 24,020  | 42,342      | △21,620 | 19,439  |
| 経常利益(△損失)   | 19,063  | 26,043  | 45,107      | △19,212 | 21,771  |
| 四半期純利益(△損失) | 14,727  | 18,726  | 33,454      | △16,161 | 7,127   |

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ493億3千8百万円増加の6,022億7千7百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる譲渡性預金の増加240億円、たな卸資産の増加274億9千9百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から78億8千9百万円増加し、1,000億1千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から7億5千6百万円減少し、48億2千9百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から2億4千6百万円減少し、454億5千2百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から562億2千4百万円増加の7,525億7千6百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ281億9千1百万円増加の1,473億5千3百万円となりました。主な内容は、支払手形及び買掛金の増加59億3千3百万円、未払法人税等の増加114億5千9百万円、前受金の増加45億9千万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ7億9千5百万円増加の546億1千5百万円となりました。

純資産は、四半期純利益334億5千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当14億3千1百万円の実施による減少の結果、5,506億7百万円となり、また自己資本比率は71.6%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ244億6千3百万円増加し、1,484億3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金1,200億円を加えた残高は、2,684億3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ8億2千万円増加の411億8千7百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益450億4千9百万円、減価償却費78億1千9百万円、仕入債務の増加67億8千5百万円、未収消費税等の減少25億1千2百万円、前受金の増加48億2千7百万円がキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加313億7千7百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出138億1千4百万円により、前年同期の571億2千万円に対し159億8千6百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に短期借入金の増加による収入15億2百万円、配当金の支払14億3千1百万円により、前年同期の9億3千6百万円の収入に対し3億1千7百万円の収入となりました。

また、当第2四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ53億2千8百万円増加の313億2千2百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益257億9千8百万円、減価償却費40億9千3百万円、売上債権の減少82億2千万円、仕入債務の増加40億2千9百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加168億8千7百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出97億円により、前年同期の517億4千7百万円に対し115億4千5百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に短期借入金の増加による収入36億7千万円により、前年同期の19億3千8百万円の収入に対し40億3千3百万円の収入となりました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

半導体メーカーの旺盛な設備投資により、主力の半導体製造装置の売上高増額が見込まれることに伴い、通期の連結業績予想を修正いたします。

## 平成23年3月期の連結業績予想

|             | 通期予想                  |
|-------------|-----------------------|
| 売上高         | 6,750億円 (前年同期比61.2%増) |
| 半導体製造装置     | 5,180億円 (前年同期比97.4%増) |
| FPD/PV製造装置  | 645億円 (前年同期比 9.6%減)   |
| 電子部品・情報通信機器 | 920億円 (前年同期比 8.9%増)   |
| その他         | 5億円                   |
| 営業利益        | 920億円                 |
| 経常利益        | 950億円                 |
| 当期純利益       | 660億円                 |

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

#### ① 簡便な会計処理

##### 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

#### ② 特有の会計処理

##### 税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

#### 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|            | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成22年9月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|------------|-------------------------------|--|
| 資産の部       |                               |  |
| 流動資産       |                               |  |
| 現金及び預金     | 57,403                        | 56,939                                   |
| 受取手形及び売掛金  | 121,605                       | 124,462                                  |
| 有価証券       | 211,000                       | 187,000                                  |
| 商品及び製品     | 105,727                       | 87,201                                   |
| 仕掛品        | 46,891                        | 37,793                                   |
| 原材料及び貯蔵品   | 13,331                        | 13,455                                   |
| その他        | 47,350                        | 46,263                                   |
| 貸倒引当金      | △1,031                        | △176                                     |
| 流動資産合計     | 602,277                       | 552,939                                  |
| 固定資産       |                               |  |
| 有形固定資産     | 100,016                       | 92,127                                   |
| 無形固定資産     |                               |  |
| その他        | 4,829                         | 5,586                                    |
| 無形固定資産合計   | 4,829                         | 5,586                                    |
| 投資その他の資産   |                               |  |
| その他        | 49,445                        | 53,151                                   |
| 貸倒引当金      | △3,993                        | △7,452                                   |
| 投資その他の資産合計 | 45,452                        | 45,698                                   |
| 固定資産合計     | 150,298                       | 143,412                                  |
| 資産合計       | 752,576                       | 696,351                                  |
| 負債の部       |                               |  |
| 流動負債       |                               |  |
| 支払手形及び買掛金  | 58,292                        | 52,359                                   |
| 未払法人税等     | 15,814                        | 4,355                                    |
| 賞与引当金      | 9,897                         | 6,043                                    |
| その他の引当金    | 7,168                         | 5,294                                    |
| その他        | 56,179                        | 51,109                                   |
| 流動負債合計     | 147,353                       | 119,161                                  |
| 固定負債       |                               |  |
| 退職給付引当金    | 51,224                        | 49,906                                   |
| その他の引当金    | 619                           | 621                                      |
| その他        | 2,771                         | 3,291                                    |
| 固定負債合計     | 54,615                        | 53,820                                   |
| 負債合計       | 201,968                       | 172,982                                  |

(単位：百万円)

|              | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成22年9月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 純資産の部        |                               |  |
| 株主資本         |                               |  |
| 資本金          | 54,961                        | 54,961                                   |
| 資本剰余金        | 78,045                        | 78,034                                   |
| 利益剰余金        | 425,992                       | 393,970                                  |
| 自己株式         | △10,513                       | △10,900                                  |
| 株主資本合計       | 548,485                       | 516,065                                  |
| 評価・換算差額等     |                               |  |
| その他有価証券評価差額金 | 1,134                         | 2,504                                    |
| 繰延ヘッジ損益      | 65                            | △67                                      |
| 為替換算調整勘定     | △10,713                       | △6,683                                   |
| 評価・換算差額等合計   | △9,513                        | △4,247                                   |
| 新株予約権        | 1,397                         | 1,578                                    |
| 少数株主持分       | 10,237                        | 9,973                                    |
| 純資産合計        | 550,607                       | 523,369                                  |
| 負債純資産合計      | 752,576                       | 696,351                                  |

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 売上高                           | 153,891                                     | 318,400                                     |
| 売上原価                          | 123,020                                     | 209,683                                     |
| 売上総利益                         | 30,870                                      | 108,717                                     |
| 販売費及び一般管理費                    |   |   |
| 研究開発費                         | 25,173                                      | 34,120                                      |
| その他                           | 27,317                                      | 32,254                                      |
| 販売費及び一般管理費合計                  | 52,490                                      | 66,375                                      |
| 営業利益又は営業損失(△)                 | △21,620                                     | 42,342                                      |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 554   | 376   |
| 補助金収入                         | 939   | 1,836                                       |
| その他                           | 1,182                                       | 734   |
| 営業外収益合計                       | 2,676                                       | 2,947                                       |
| 営業外費用                         |   |   |
| 固定資産賃貸費用                      | 88  | —   |
| 閉鎖拠点維持管理費用                    | —   | 104   |
| その他                           | 180   | 77  |
| 営業外費用合計                       | 269   | 182   |
| 経常利益又は経常損失(△)                 | △19,212                                     | 45,107                                      |
| 特別利益                          |   |   |
| 貸倒引当金戻入額                      | 19  | 309   |
| 拠点統廃合関連費用戻入益                  | —   | 120   |
| 固定資産売却益                       | 24  | —   |
| その他                           | —   | 76  |
| 特別利益合計                        | 43  | 506   |
| 特別損失                          |   |   |
| 固定資産除売却損                      | —   | 399   |
| 減損損失                          | 4,764                                       | 122   |
| 拠点統廃合関連費用                     | 1,564                                       | —   |
| その他                           | 751   | 42  |
| 特別損失合計                        | 7,080                                       | 564   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △26,249                                     | 45,049                                      |
| 法人税等                          | △10,234                                     | 11,193                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純利益               | —   | 33,856                                      |
| 少数株主利益                        | 146   | 402   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)             | △16,161                                     | 33,454                                      |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △26,249                                     | 45,049                                      |
| 減価償却費                         | 9,885                                       | 7,819                                       |
| 減損損失                          | 4,764                                       | —   |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | 1,416                                       | 1,344                                       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | —   | △2,475                                      |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)               | △1,103                                      | 3,853                                       |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少)             | △1,655                                      | 1,662                                       |
| 受取利息及び受取配当金                   | △586  | △414  |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 29,918                                      | 1,434                                       |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 6,249                                       | △31,377                                     |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 7,151                                       | 6,785                                       |
| 未収消費税等の増減額(△は増加)              | 7,725                                       | 2,512                                       |
| 前受金の増減額(△は減少)                 | △4,978                                      | 4,827                                       |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加)             | —   | 3,333                                       |
| その他                           | 26  | 297   |
| 小計                            | 32,564                                      | 44,653                                      |
| 利息及び配当金の受取額                   | 644   | 446   |
| 利息の支払額                        | △20   | △18   |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払)           | 7,178                                       | △3,894                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 40,367                                      | 41,187                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              |   |   |
| 定期預金の増減額(△は増加)                | △48,166                                     | —   |
| 有形固定資産の取得による支出                | △8,425                                      | △13,814                                     |
| 無形固定資産の取得による支出                | △329  | —   |
| その他                           | △199  | △2,172                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △57,120                                     | △15,986                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              |   |   |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)              | 1,668                                       | 1,502                                       |
| 配当金の支払額                       | △715  | △1,431                                      |
| その他                           | △15   | 247   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | 936   | 317   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額              | 373   | △1,054                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)           | △15,443                                     | 24,463                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 65,883                                      | 123,939                                     |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高              | 50,440                                      | 148,403                                     |

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

## ① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、B. U. (ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)

(単位：百万円)

|         | 報告セグメント     |                |                 | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注) 3 |
|---------|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
|         | 半導体<br>製造装置 | FPD/PV<br>製造装置 | 電子部品・<br>情報通信機器 |              |         |              |                            |
| 売上高     | 240,229     | 32,860         | 45,535          | 7,688        | 326,314 | △7,913       | 318,400                    |
| セグメント利益 | 54,602      | 3,677          | 1,311           | 1,056        | 60,648  | △15,598      | 45,049                     |

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△15,598百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△10,959百万円であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

## 4. 補足情報

## (1) 生産、受注及び販売の状況

## ① 生産実績

(単位：百万円)

| セグメントの名称         | 前第2四半期連結累計期間<br>〔自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日〕 | 当第2四半期連結累計期間<br>〔自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日〕 |
|------------------|---|---|
|                  | 生産高   | 生産高   |
| 半導体製造装置          | 76,890                                      | 238,071                                     |
| F P D / P V 製造装置 | 20,555                                      | 37,955                                      |
| 合計               | 97,445                                      | 276,026                                     |

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

(単位：百万円)

| セグメントの名称         | 前第2四半期連結累計期間<br>〔自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日〕 |         | 当第2四半期連結累計期間<br>〔自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日〕 |         |
|------------------|---|---------|---|---------|
|                  | 受注高   | 受注残高    | 受注高   | 受注残高    |
| 半導体製造装置          | 128,400                                     | 120,044 | 283,484                                     | 215,557 |
| F P D / P V 製造装置 | 15,668                                      | 84,498  | 33,891                                      | 57,809  |
| 電子部品・情報通信機器      | 44,357                                      | 13,037  | 47,602                                      | 16,082  |
| その他の             | 211   | —       | 234   | —       |
| 合計               | 188,637                                     | 217,580 | 365,212                                     | 289,449 |

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

(単位：百万円)

| セグメントの名称         | 前第2四半期連結累計期間<br>〔自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日〕 | 当第2四半期連結累計期間<br>〔自平成22年4月1日<br>至平成22年9月30日〕 |
|------------------|---|---|
|                  | 販売高   | 販売高   |
| 半導体製造装置          | 82,136                                      | 240,229                                     |
| F P D / P V 製造装置 | 30,743                                      | 32,860                                      |
| 電子部品・情報通信機器      | 40,799                                      | 45,075                                      |
| その他の             | 211   | 234   |
| 合計               | 153,891                                     | 318,400                                     |

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

※第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。このため、前年同期との比較については、前第2四半期連結累計期間の数値を適用後の報告セグメントの区分に組み替えて算出しております。